

正本

檔 號：
保存年限：

經濟部中小及新創企業署 書函

機關地址：臺北市羅斯福路2段95號3樓
承辦人：溫善鈞
電話：(02)2368-0816#212
傳真：(02) 23673883
電子信箱：scwen@sme.gov.tw

54067
南投市南崗三路21號2樓

受文者：南投縣工業會

發文日期：中華民國113年5月16日
發文字號：中企輔字第11300142050號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：函轉本部智慧財產局「2024台灣創新技術博覽會」發明競賽徵展訊息(如附件)，請協助轉知並鼓勵企業踴躍報名參展，請查照。

說明：依據本部智慧財產局113年5月13日智專行字第11330003512號函辦理。

正本：各縣市中小企業服務中心、各縣市工業會、各縣市商業會
副本：

經濟部中小及新創企業署